

单 P 沟道 MOSFET

ELM4P6105FDA-N

<https://www.elm-tech.com>

■ 概要

ELM4P6105FDA-N 是 P 沟道低输入电容，低工作电压，低导通电阻的大电流 MOSFET。

■ 特点

- $V_{ds} = -60V$
- $I_d = -29A (V_{gs} = -10V)$
- $R_{ds(on)} = 35m\Omega (V_{gs} = -10V)$
- $R_{ds(on)} = 55m\Omega (V_{gs} = -4.5V)$

■ 绝对最大额定值

项目	记号	规格范围	单位	备注
漏极 – 源极电压	V_{ds}	-60	V	
栅极 – 源极电压	V_{gs}	± 20	V	
漏极电流 (定常) ($V_{gs} = -10V$)	$T_c = 25^\circ C$	-29.0	A	1
	$T_c = 100^\circ C$	-18.5		
	$T_a = 25^\circ C$	-6.2		
	$T_a = 70^\circ C$	-5.0		
脉冲漏极电流	I_{dm}	-58	A	2
单脉冲崩溃能量	E_{as}	64.8	mJ	3
崩溃电流	I_{as}	-36	A	
容许功耗	$T_c = 25^\circ C$	45	W	4
	$T_a = 25^\circ C$	2	W	
保存温度范围	T_{stg}	-55 ~ 150	°C	
结合部温度范围	T_j	-55 ~ 150	°C	

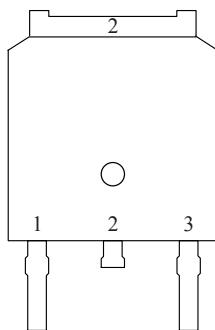
■ 热特性

项目	记号	典型值	最大值	单位	备注
结合部 – 环境热阻	$R_{\theta ja}$	-	62.0	°C/W	1
结合部 – 外封装热阻	$R_{\theta jc}$	-	2.8	°C/W	1

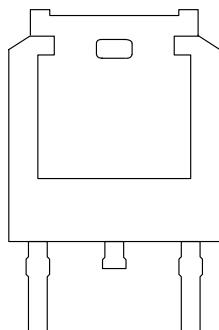
■ 引脚配置图

TO-252

(俯视图)

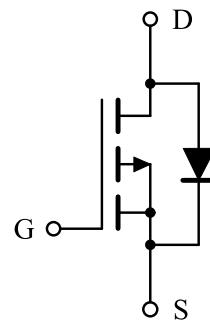


(底视图)



引脚编号	引脚名称
1	GATE
2	DRAIN
3	SOURCE

■ 电路图



单 P 沟道 MOSFET

ELM4P6105FDA-N

<https://www.elm-tech.com>

■电特性

如没有特别注明时, $T_j=25^\circ\text{C}$

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
静态特性							
漏极 - 源极击穿电压	BVdss	$V_{gs}=0\text{V}, I_d=-250\mu\text{A}$	-60	-	-	V	
漏极 - 源极导通电阻	Rds(on)	$V_{gs}=-10\text{V}, I_d=-20\text{A}$	-	30	35	$\text{m}\Omega$	2
		$V_{gs}=-4.5\text{V}, I_d=-15\text{A}$	-	38	55		
栅极阈值电压	Vgs(th)	$V_{gs}=V_{ds}, I_d=-250\mu\text{A}$	-1.2	-1.6	-2.5	V	
漏极 - 源极漏电流	Idss	$V_{ds}=-48\text{V}, V_{gs}=0\text{V}$	-	-	-1	μA	
		$V_{ds}=-48\text{V}, V_{gs}=0\text{V}, T_j=55^\circ\text{C}$	-	-	-5		
栅极 - 源极漏电流	Igss	$V_{gs}=\pm 20\text{V}, V_{ds}=0\text{V}$	-	-	± 100	nA	
正向跨导	Gfs	$V_{ds}=-5\text{V}, I_d=-20\text{A}$	-	30	-	S	
连续源电流	Is	$V_{gs}=V_{ds}=0\text{V}$, Force Current	-	-	-29	A	1, 5
二极管正向压降	Vsd	$V_{gs}=0\text{V}, I_s=-1\text{A}$	-	-	-1	V	2
动态特性							
输入电容	Ciss	$V_{ds}=-15\text{V}, V_{gs}=0\text{V}, f=1\text{MHz}$	-	2217	-	pF	
输出电容	Coss		-	310	-	pF	
反馈电容	Crss		-	238	-	pF	
开关特性							
总栅极电荷 (-4.5V)	Qg	$V_{ds}=-15\text{V}, V_{gs}=-4.5\text{V}$ $I_d=-15\text{A}$	-	24.0	-	nC	
栅极 - 源极电荷	Qgs		-	8.6	-	nC	
栅极 - 漏极电荷	Qgd		-	7.3	-	nC	
导通延迟时间	td(on)	$V_{ds}=-15\text{V}, V_{gs}=-10\text{V}$ $R_{gen}=3.3\Omega, I_d=-15\text{A}$	-	9.0	-	ns	
导通上升时间	tr		-	70.7	-	ns	
关闭延迟时间	td(off)		-	59.8	-	ns	
关闭下降时间	tf		-	20.4	-	ns	
寄生二极管反向恢复时间	trr	$I_f=-20\text{A}, dI/dt=100\text{A}/\mu\text{s}$	-	30	-	nS	
寄生二极管反向恢复电荷	Qrr		-	45	-	nC	

备注:

- 数据是通过安装在2OZ铜箔的1平方英寸FR-4 板上时测试的值;
- 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leqslant 300\mu\text{s}$ 和占空比 $\leqslant 2\%$;
- Eas表示的是最大值。测试条件为 $V_{dd}=-25\text{V}, V_{gs}=-10\text{V}, L=0.1\text{mH}, I_{as}=-36\text{A}$;
- 功耗受 150°C 结温限制;
- 在理论上数据是与Id和Idm相同的,而在实际应用中会受到总功率损耗的限制。

单 P 沟道 MOSFET

ELM4P6105FDA-N

<https://www.elm-tech.com>

■ 标准特性和热特性曲线

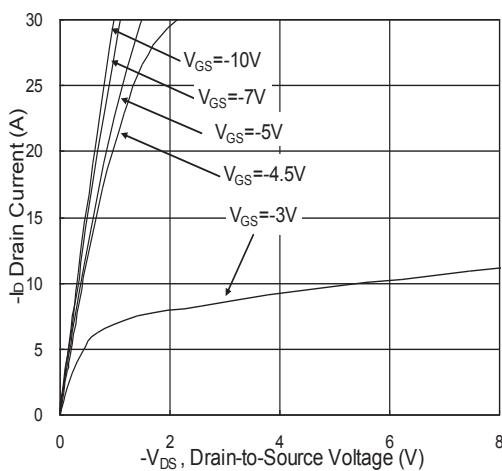


Fig.1 Typical Output Characteristics

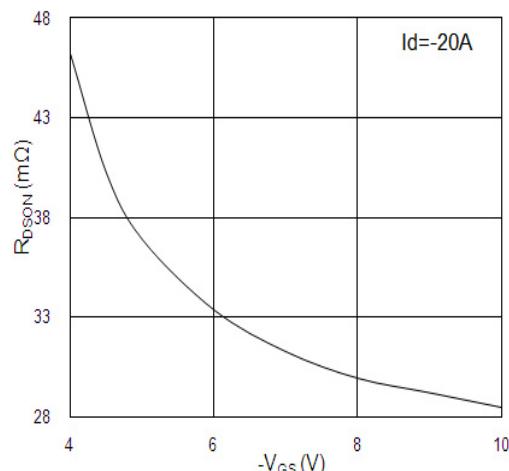


Fig.2 On-Resistance vs G-S Voltage

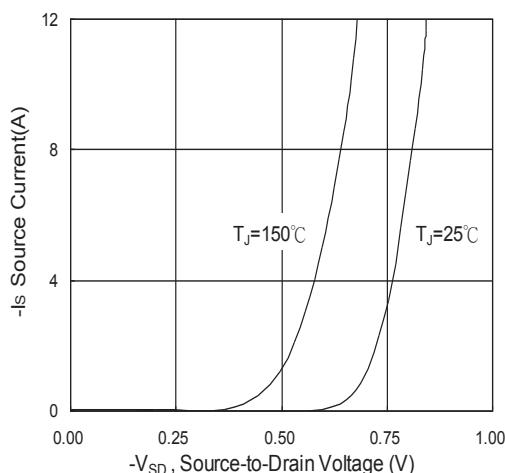


Fig.3 Source Drain Forward Characteristics

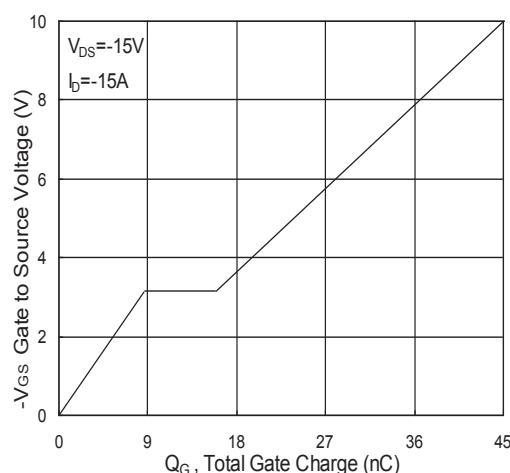


Fig.4 Gate-charge Characteristics

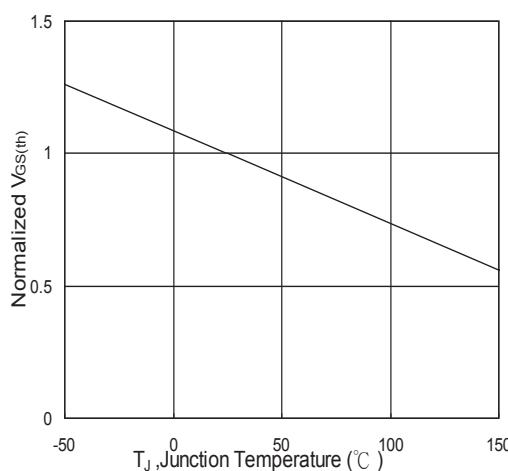


Fig.5 Normalized $V_{GS(th)}$ vs T_J

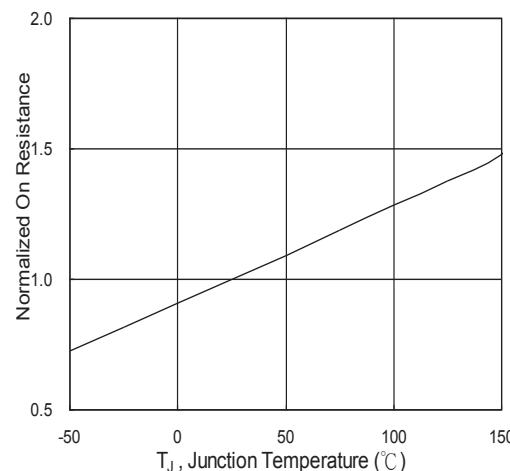


Fig.6 Normalized R_{DSON} vs T_J

单 P 沟道 MOSFET

ELM4P6105FDA-N

<https://www.elm-tech.com>

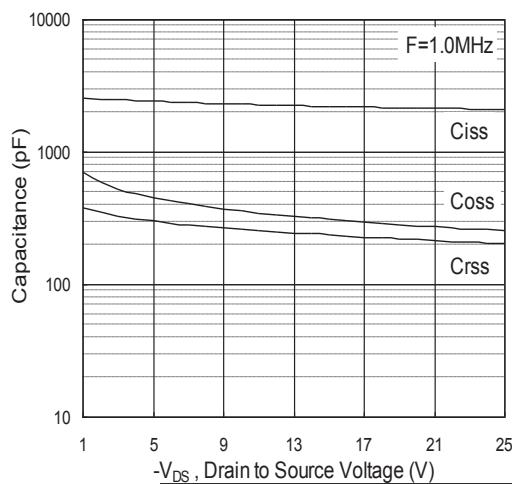


Fig.7 Capacitance

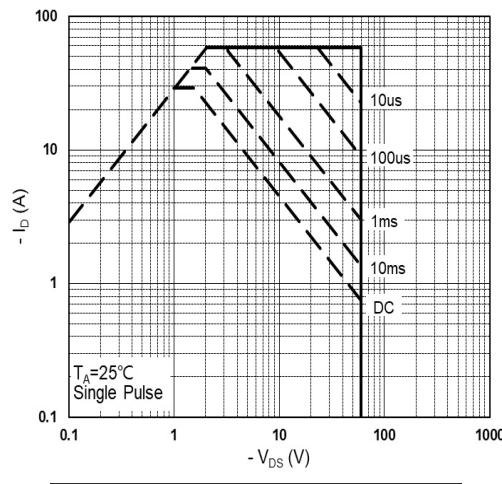


Fig.8 Safe Operating Area

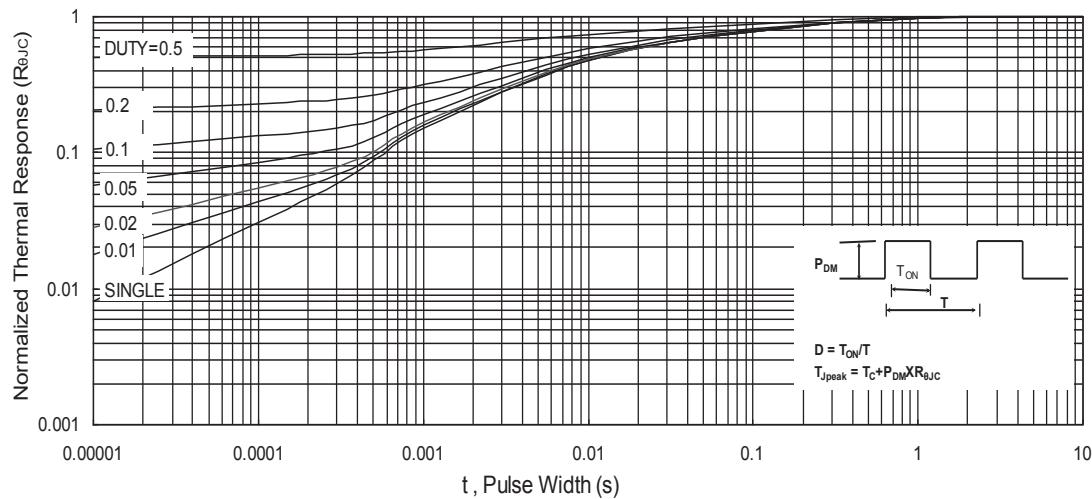


Fig.9 Normalized Maximum Transient Thermal Impedance

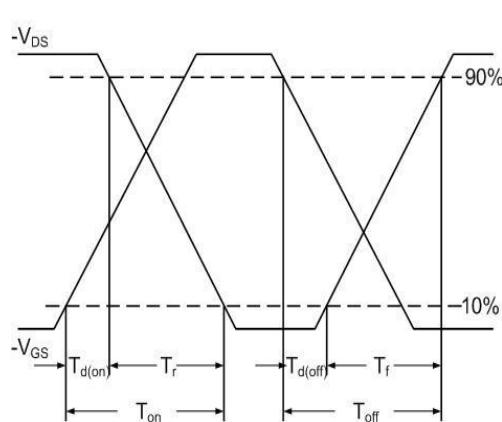


Fig.10 Switching Time Waveform

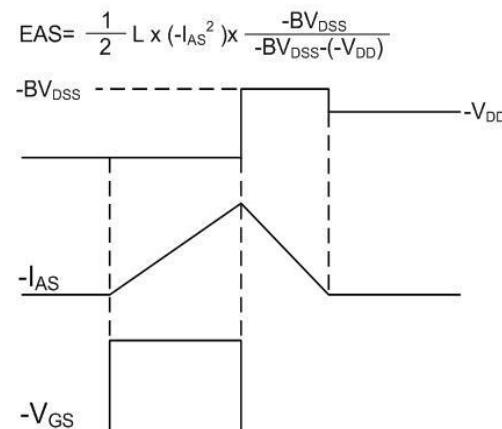


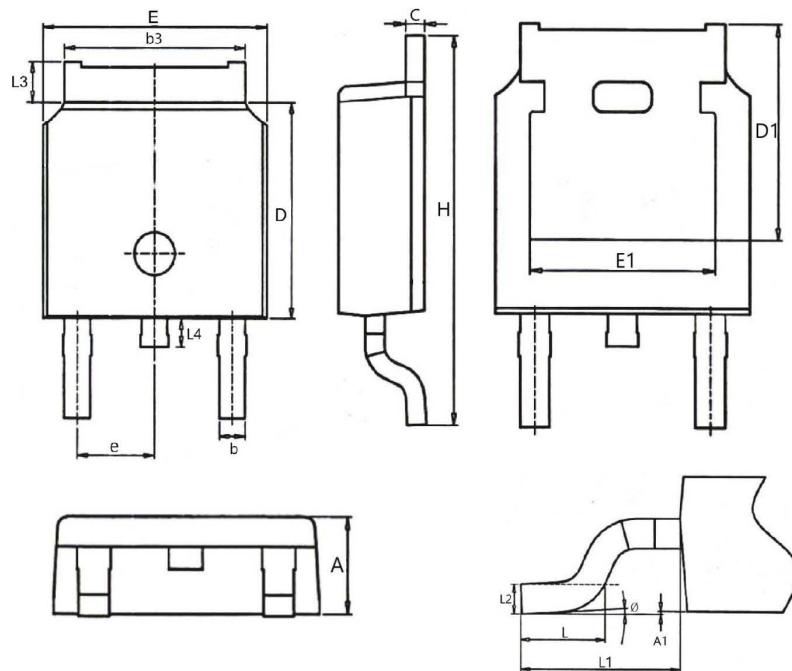
Fig.11 Unclamped Inductive Waveform

单 P 沟道 MOSFET

ELM4P6105FDA-N

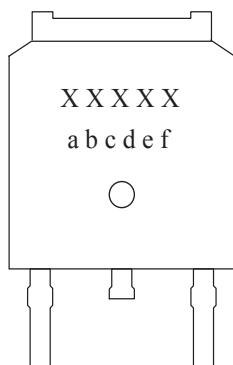
<https://www.elm-tech.com>

■TO-252 外形尺寸 (2,500 颗 / 卷)



记号	Millimeters		Inches		记号	Millimeters		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.		Min.	Max.	Min.	Max.
A	2.18	2.40	0.086	0.095	e	2.286BSC		0.09BSC	
A1	---	0.20	---	0.008	H	9.40	10.50	0.370	0.413
b	0.68	0.90	0.026	0.036	L	1.38	1.78	0.054	0.070
b3	4.95	5.46	0.194	0.215	L1	2.90REF		0.114REF	
c	0.43	0.89	0.017	0.035	L2	0.51BSC		0.020BSC	
D	5.97	6.22	0.235	0.245	L3	0.88	1.28	0.034	0.050
D1	5.300REF		0.209REF		L4	0.50	1.00	0.019	0.039
E	6.35	6.73	0.250	0.265	θ	0°	8°	0°	8°
E1	4.32	---	0.170	---					

■封装印字说明



记号	表示内容
XXXXX	产品型号代码
a	年份代码: 2019=K, 2020=L, 2021=M ...
b、c	週代码: 01 ~ 53
d、e	批号: 01 ~ 99 或 0A ~ 0Z
f	生产代码: A ~ Z (I, O 除外)